证券代码: 301041 证券简称: 金百泽

# 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号: 2025-002

投资者关系活动类别	□特定对象调研	口分析师会议
	□媒体采访	□业绩说明会
	□新闻发布会	□路演活动
	□现场参观	
	☑其他( <u>2025年度)</u> <u>待日活动)</u>	深圳辖区上市公司投资者网上集体接
参与单位名称及人员	位名称及人员 线上参与2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接	
姓名	待日活动的全体投资者	
时间	2025年11月20日	15:40-17:00
地点	全景路演(http://rs.p5w.net)网络互动	
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理	武守坤先生
	独立董事	方先丽女士
	独立董事	罗润华先生
	董事会秘书	陈鹏飞先生
	财务总监	王 娟女士

投资者提出的问题及公司回复情况:

1. 董事长您好,公司三季度营收略有增长的,介绍 一下营收增长的业务板块,及利润有所下滑的原因?

答: 尊敬的投资者, 您好! 2025年1—9月收入53, 129

万元,同比增长6.43%,公司始终坚持前瞻性战略布局, 积极推动服务型制造的落地,致力于服务创新型中小企业 及行业头部客户研发,形成了高技术、高效率、高可靠性 的协同体系, 带动主要业务板块协同增长。从终端业务板 块结构看,工业控制领域收入同比增长7.05%,受益于AI 智能装备与高端制造客户订单增长,带动整体出货规模稳 步提升:智能硬件板块收入同比增长35.49%,主要得益于 AI边缘计算、服务器、机器人及智能终端客户需求增长, 投资者关系活动主要 成为公司主要增量来源;汽车电子板块收入同比增长 170.64%: 增收不增利的主要原因: (1)报告期内行业 竞争和关键原材料价格上涨等情况影响。行业竞争激烈, PCB印制电路板销售毛利下滑;国际贵金属价格持续上涨, 金盐、铜球、锡条等原材料价格上涨,导致成本明显增加。 (2) 公司持续加大在科创服务、数字化转型服务,平台 建设、市场品牌建设运营、高端人才引入等方面投入。(3) 公司深耕研发、中小批量和高技术环节,随着AI、新质生 产力产业加速发展,制造服务、平台化业务和产业链生态 协同将形成聚合放大效应:公司以良好的业务韧性与广阔 市场空间为契机,聚焦核心优势,前期重点布局技术与平 台能力,为公司构建规模化业务模式新格局加大技术投入 及业务开拓成本。 公司将持续优化成本结构,强化经营 效率与智能制造协同,推动核心板块盈利能力稳步恢复,

并以"制造+服务+平台"模式支撑长期高质量增长。感谢

您对公司的关注!

内容介绍

### 2. 请问公司的最近一年的现金分红如何?

答:尊敬的投资者,您好!自上市以来,公司始终高度重视投资者回报,每年度连续实施现金分红,分配比例均超过当年实际可供分配利润的15%。公司 2024 年年度利润分配方案为:以公司现有总股本106,680,000股扣除公司回购专用证券账户上的股份1,280,800股后的股本总额 105,399,200 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),派发现金股利人民币10,539,920.00 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。上市以来,每年度公司连续实施现金分红,并按照相关法律法规和《公司章程》等规定,制定《未来三年(2024年—2026年)股东回报规划》。具体内容详见公司于2024年4月26、2025年7月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《未来三年(2024年—2026年)股东回报规划》《2024年年度权益分派实施公告》。感谢您对公司的关注!

# 3. 陈总,我关注公司很久了,公司和传统的PCB企业 不一样,请问公司当前主要业务是什么?

答:尊敬的投资者,您好!公司始终专注于电子互连与封装技术领域,是一家以"制造+服务+平台"为核心战略的电子电路集成制造与科创服务企业,业务涵盖集成电子产品设计与制造、电子产品中试加速、智能硬件系统集成、产业互联网平台及数字化转型服务等板块。 区别于传统PCB制造企业,公司以一站式服务为核心,构建了从电子电路设计→中试验证→智能制造→平台赋能的全流程服务体系,重点服务创新型中小企业和行业头部客户研发环节。并通过"InZ应龙平台"等数字化平台,公司已

形成覆盖AI、机器人、新能源汽车、工业控制等高端应用 领域的综合服务能力。 目前,公司主营业务方向保持稳 定,无重大变化。随着AI、新质生产力产业加速发展,制 造服务、平台化业务和产业链生态协同将形成聚合放大效 应,具备良好的业务韧性与广阔市场空间,公司构建规模 化业务模式新格局。感谢您对公司的关注!

4. 公司主业发展怎么样?间接为英伟达供货吗?或者与英伟达有合作吗?为什么业绩一直不好,市值又这么低,管理层如何考虑提升公司价值?并购?被收购?未来的发展方向在哪?

答:尊敬的投资者,您好!公司专注电子互联技术, 聚焦电子产品研发和硬件创新领域,集成电子电路设计与 制造IPDM、科技创新、数字化转型服务等业务板块。当前 国家对制造业转型升级持续推动,近日工信部等七部门联 合印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025 —2028年)》,明确了"制造+服务"深度融合的未来发 展新方向,推动制造业向高附加值、新模式转变。作为工 信部第四批服务型制造示范企业、广东省服务型制造示范 企业,金百泽早期前瞻布局服务型制造并推动战略布局到 落子,公司聚焦"制造+服务+平台"核心优势,服务创新 型中小企业和行业头部客户研发,形成高技术、高效率、 高可靠性的协同体系。公司深耕研发中小批量和高技术环 节,前期重点布局技术与平台能力。 随着AI、新质生产 力产业加速发展,制造服务、平台化业务和产业链生态协 同将形成聚合放大效应,具备良好的业务韧性与广阔市场 空间,公司构建规模化业务模式新格局。感谢您对公司的 关注!

# 5. 请问董事长,公司造物数科如何助力产业数字化 转型和高质量发展?

答:尊敬的投资者,您好!公司旗下造物数科板块以 "应龙造物电子电路共享研发平台"为核心,面向创新型 中小企业及科研院所,构建"云设计+云工程+云工厂"-体化服务体系。通过标准化工具链与行业解决方案, 打通 研发-工程-制造全流程,解决协同效率低、成本高、设 计能力不足等行业痛点,显著缩短研发周期,实现设计到 交付的智能化协同。目前平台已链接百余云盟工厂, 赋能 云工厂供应链订单响应效率提升和产能利用率提升,有效 推动产业协同制造转型。InZ应龙平台持续迭代升级,已 完成PCB、SMT及器件分销等核心系统建设,并推动海外 PCB、Layout与CAM业务进入常规运营阶段。PCBA云工厂平 台全面上线,实现数字化协同与智能调度:"云小站""AI 应龙小站"等创新项目稳步落地,供应链生态与自主交付 能力持续增强。公司将继续以新质生产力为引领,深化AI、 工业互联网与智能制造融合,与华为云共建电子电路行业 运营商生态,赋能产业数字化转型与高质量发展,感谢您 对公司的关注!

#### 6. 请问公司股份回购进展及后续规划?

答: 敬的投资者,您好!截至2025年3月7日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,280,800股,占公司目前总股本的1.20%,最高成交价为26.00元/股(除权除息后价格),最低成交价为18.10元/股(除权除息前价格),成交总金额为30,007,008.00元(不含交易费用),公司本次回购股份期限届满,回购股份方案已实施完毕。本次回购股份将用

于实施股权激励或员工持股计划,公司高度重视员工激励机制的建设,合理的激励措施能够有效提升员工的工作效率和创造力,公司将根据公司战略和人才发展计划,利用回购股份适时推出员工持股或股权激励等激励方案。后续公司将严格按照信息披露管理办法等有关规定及时进行披露。感谢您对公司的关注!

### 7. 公司2025年第三季度经营现金流如何?

答: 尊敬的投资者, 您好! 2025年1-9月, 公司实现 经营活动产生的现金流量净额4,868.7万元,同比增长 116.45%,经营现金流较去年同期显著改善,体现了公司 在营运质量、资金周转与成本管控方面的阶段性成效。从 现金流结构来看:一是经营性现金流入增加。销售商品、 提供劳务收到的现金同比增长3.64%,主要系公司持续拓 展AI智能硬件、工业控制、新能源汽车电子等高景气赛道 业务,核心客户订单稳定增长,销售回款节奏改善。二是 经营性现金流出减少。购买商品、接受劳务支付的现金同 比下降5.74%,主要系公司深化与供应商的战略合作,打 造更具韧性和效率的供应链生态系统, 优化采购管理, 进 一步提升公司营运资本管理效率;支付其他与经营活动有 关的现金同比减少29.19%,体现公司对成本费用运营精益 化与效率提升。三是税费与人工投入稳健增长。公司加大 数字化转型投入, 职工薪酬及相关税费同比小幅上升, 符 合公司高质量发展的投入节奏。 从管理举措看,公司已 设立应收账款专项管理小组,通过"事前信用审核一事中 监控一事后清收"全流程机制,加强应收账款风险防控, 缩短账期、提升回款效率;同时,通过数字化供应链系统 优化采购协同,提升资金使用周转率。展望后续,公司将 继续聚焦"制造+服务+平台"核心战略,强化智能制造、

科创服务与海外平台协同,提升现金流质量和经营效率, 稳步增强企业现金创造能力,为高质量增长和业务发展提 供坚实支撑。感谢您对公司的关注! 8. 请问公司与工业富联的合资公司"杭州佰富物联 科技有限公司"在Ai服务器和机器人控制模组领域的发 展情况,谢谢! 答: 尊敬的投资者, 您好! 公司与富士康集团旗下的 工业富联全资子公司统合电子合资成立了控股子公司杭 州佰富物联科技有限公司,公司持股70%,主要业务为集 成产品制造IPM及科创服务业务开拓。公司在电子电路设 计、高多层及高密度互联HDI制造等方面的技术积累,结 合以控制模组为核心的IPDM一站式设计与制造服务体系, 可为机器人、智能制造、低空经济等新兴领域客户提供系 统化解决方案。感谢您对公司的关注! 关于本次活动是否涉及 应披露重大信息的说明 无 附件清单(如有) 日期 2025年11月20日